

# 表層地盤特性を考慮した断層運動による 地表面変状に関する研究

武澤永純1・宮島昌克2・北浦 勝3

 <sup>1</sup>独立行政法人土木研究所(〒305-8516 茨城県つくば市南原1-6) E-mail:takezawa@pwri.go.jp
<sup>2</sup>金沢大学工学部教授 (〒920-8667石川県金沢市小立野2-40-20) E-mail:miyajima@t.kanazawa-u.ac.jp
<sup>3</sup>金沢大学工学部教授 (〒920-8667石川県金沢市小立野2-40-20) E-mail:kitaura@t.kanazawa-u.ac.jp

1999年台湾集集地震において多大な被害を与えた地表断層変位の位置や変位量には、表層地盤特性が関 与しているものと考え、小型土槽を用いた模型実験、並びに個別要素法を用いた数値解析によって検討を 行った。その結果、地表断層変位の位置や変位量は基盤の断層傾斜角だけではなく、表層地盤特性として 挙げられる地盤の硬軟、地盤の粒度、表層地盤の層厚によって変化することがわかった。特に表層地盤の 硬軟は破壊の形態や進展に大きく影響することが明らかになった。

Key Words : fault displacement , surface ground property , fault angle , ground hardness , shear zone

## 1.はじめに

1999 年台湾・集集地震では震源深さが約1 km と 非常に浅かったため、起震断層と言われている車籠 埔断層が地表に出現し、地表面断層直上の土木構造 物に多大な被害を与えた<sup>1)</sup>。この地表面断層変位は、 場所によってその大きさや形状が異なることが報告 されている<sup>2)、3)</sup>。本研究では断層変位が伝播する 表層地盤の性質が、地表面断層の出現位置や地表面 の形状に影響を与えているものと考え、小型土槽を 用いた模型実験および個別要素法による解析を行っ た。なお、地表面断層に関する研究として、上田・ 谷<sup>4)</sup>、鬼塚ら<sup>5)</sup>の研究があるが、本研究で着目し ているような表層地盤特性の違いに特に注目した検 討は行われていない。

## 2.小型土槽を用いた模型実験

図-1 に実験装置を示す。実験に用いる土槽の寸 法は、長さ 500mm×高さ 500mm×幅 250mm であり、 土槽の下にコンテナの土台があり、その中にベニア 合板で組み合わせた移動基盤と油圧ジャッキを設置 する。土槽の中に層厚 200mm の模型地盤を作成する。 ここで、移動基盤上の地盤を上盤、固定基盤上の地



地盤の硬さ 実験ケース 材料名 平均粒径 粒度分布 層厚(mm Case1-2L 軟らかい 珪砂5号 中 均等 Case1-2D 硬い Case2-2L 軟らかい 細砂 小 均等 Case2-2D 硬い 200 Case3-2L 軟らかい 川砂 中 やや均等 硬い Case3-2D Case4-2L 軟らかい 珪砂3号 均等 大 Case4-2D 硬い

表-1 実験ケース





図-3 地盤側面の状態(上昇 20mm)

盤を下盤と呼称する。模型実験に用いた地盤材料は 物性値の異なる乾燥砂であり、図-2 に地盤材料の 粒径加積曲線を示す。本研究で用いる地盤材料は3 種類の均一な乾燥砂と1種類のやや均一な乾燥砂で ある。表-1 に実験ケースを示す。実験ケースは地 盤の硬さ、地盤材料、地盤層厚で分けられており、 軟らかい地盤は相対密度20%を、硬い地盤は相対 密度80%を目標に作成している。

# 3.実験結果

図-3 に基盤上昇 20mm における珪砂5号の地盤側 面の状態を示す。軟らかい地盤では、基盤が上昇す ると基盤中央から下盤地表面と上盤地表面に向かっ てせん断帯が発生する。前者は上盤が下盤を押すよ



図-4 地表面の形状(上:軟らかい 下:硬い)

うな形でせん断帯が発達することより受働崩壊を起 こしており、後者のせん断帯より左側の地盤は下盤 に向かって主働崩壊を起こしている。そして、軟ら かい地盤では主働崩壊が主となって地盤中央部が破 壊に至る。硬い地盤では、基盤が上昇すると、まず 基盤中央から下盤地表面に向かってせん断帯が発達 する。せん断帯が地表面に到達すると、その上盤側 に新たなせん断帯が発生する。この繰り返しにより、 地盤中央部が破壊に至る。硬い地盤では受働崩壊が 主となって中央部の地盤が崩壊する。

図-4に珪砂5号の地表面の形状を示す。横軸の正 の値は上盤側、負の値は下盤側を示す。軟らかい地 盤では基盤の上昇に伴い地表面中央部で緩やかに褶 曲していく様子がわかる。これに対して硬い地盤で は、基盤の上昇によって下盤側で断層崖が形成され る。本論文では、図-5に示すように、断層変位によ って地盤の地表面が傾斜している箇所を影響範囲と 称し、この点に注目して考察を進める。各ケースの 影響範囲を比較したものを図-6に示す。影響範囲の 発生位置は地盤の硬さによって異なっている。すな わち、地盤が軟らかい場合には影響範囲は地表面中 央部に発生し、基盤の上昇に伴い下盤側と上盤側に 拡大する。これに対し地盤が硬い場合には、影響範 囲は初めに下盤側で発生する。基盤の上昇に伴い、 上盤側に向かって拡大する。この挙動は、地盤側面 のせん断帯の発達過程と一致している。Case4-2Dは 地盤が硬い他のケースよりも影響範囲が下盤側で発 生し、上盤側へ大きく広がっている。鬼塚ら<sup>6)</sup>は断 層実験において、模型地盤を構成する粒子が層厚に 比べて相対的に大きくなることが、地盤の破壊やせ ん断帯の発達に影響を及ぼすと述べており、珪砂3 号はその影響を顕著に受けたものと推測される。

# 4. 個別要素法を用いた数値解析

図-7 に実物スケールのモデルと断層傾斜角の位 置を示す。モデル地盤の寸法は高さ 20m、長さ 120 mである。断層変位の入力位置は、断層傾斜角度が 低角度の場合、地表面到達位置が左側の境界に近づ くことにより、境界の影響を受ける可能性があるた め、境界左側から 70m 離れた位置に設定した。表-2 に解析ケースと解析に用いたパラメータの値を示す を示す。この解析では、地盤の硬軟をばね定数 (K,K)で表現している。伯野の手法<sup>7)</sup>を参考に すると、解析ケースにおける軟らかい地盤のN値は 2、硬い地盤のN値は 50 を想定していることに対 応する。モデル地盤ならびに解析パラメータのいく つかは本田らの研究<sup>8)</sup>を参考にした。要素の粒径 r は 0.1m~0.3m までの一様分布とし、落下法により ランダム配置を行った。ここでは、模型実験では検 討できなかった断層傾斜角が影響範囲に与える影響 を検討することとし、粒度分布については各ケース で一定とした。なお、解析における時間刻みは 1× 10<sup>-4</sup> sec/step、断層変位は毎秒 0.5m で最大基盤上 昇変位 2m まで地盤に変位を与えている。

#### 5.解析結果

図-8 に基盤上昇 0.5m から 1m における地盤の変 位量を示す。図の左上の数字は断層傾斜角を示す。 同図より地盤の硬軟にかかわらず、せん断帯が基盤 境界部分から下盤側地表面に向かって発達している のが分かる。しかし、硬い地盤は軟らかい地盤と比 べて、下盤において変位量の濃淡が薄いことから、 硬い地盤のせん断帯は基盤境界部から鉛直に発達す る傾向が見られる。

図-9 に基盤上昇 2m における土層上での影響範囲 の発生位置、図-10 に断層傾斜角と影響範囲の関係 を示す。解析での粒子の最小粒径が 0.1m であるこ とから、影響範囲の両端は、上盤側、下盤側共に土 槽両端部分の地表面が水平を保っているところから 鉛直方向に 0.1m の変位が認められる箇所と定義し た。すなわち、図-5 に示す模型実験における 1mm のところを 0.1m と考えて定義している。本研究で は生成的な検討にとどまっているので、両者に定量 的な関係は特にはない。図-9 より、断層傾斜角 90°において、軟らかい地盤は硬い地盤よりも影響



図-5 影響範囲の定義



図-6 各ケースの影響範囲



表-2 解析モデル

	fault angle	Kn	Ks		r	friction
	(°)	(N/m)	(N/m)	(kg/m <sup>3</sup> )	(m)	-
CASE30-L	30					
CASE45-L	45					
CASE60-L	60	2.3 × 10 <sup>8</sup>	3.9 × 10 <sup>7</sup>			
CASE75-L	75			2650	0.1 ~ 0.3	0.577
CASE90-L	90					
CASE30-D	30					
CASE45-D	45					
CASE60-D	60	1.1 × 10 <sup>9</sup>	1.8 × 10 <sup>8</sup>			
CASE75-D	75					
CASE90-D	90					



図-8 基盤上昇量0.5mから1mにおける地盤の変位量(左:軟らかい地盤、右:硬い地盤)



図-9 地表面の影響範囲

範囲が非常に大きくなっていることがわかる。90° 以外は硬い地盤と軟らかい地盤において影響範囲の 大きさはそれほど変わらない。また、図-10より、 軟らかい地盤において、影響範囲は断層傾斜角 60°のケースが最も小さい。そして傾斜角60°を 境界に、低角度もしくは高角度になると影響範囲は 大きくなる。硬い地盤は断層傾斜角が大きくなると



影響範囲が小さくなる傾向にある。ここで、図-9 より、影響範囲の両端に着目すると、軟らかい地盤 では断層傾斜角によって上盤側の端部は変化するが、 下盤側の端部は変化が見られない。硬い地盤はその 逆であり、上盤側の端部は変化するが、下盤側の端 部は変化が見られない。

模型実験の考察において、表層地盤に断層変位が

作用した場合、軟らかい地盤では主に主働崩壊によって上盤が破壊に至り、硬い地盤では受働崩壊によって下盤が破壊に至ると述べた。すなわち、影響範囲の下盤側端部の位置は受働崩壊、上盤側端部の位置は主動崩壊によって左右され、軟らかい地盤では、上盤側で発生する主働状態のすべり崩壊、硬い地盤では下盤側で発生する受働状態のせん断帯の発達、これらが主となって地盤が破壊されたと考えることが出来る。解析では最大基盤上昇変位は層厚の10%なので、模型実験における基盤上昇量20mm(層厚200mmの10%)のケースと同様に、硬い地盤では主動崩壊までには至らず、影響範囲の上盤側の端部は各ケースにおいて変化が見られなかったものと考えられる。

# 6.結論

本研究は、地表断層変位の変位量分布や発生位置、 すなわち影響範囲が基盤上の表層地盤特性に左右さ れているものと考え、模型実験及び数値解析を通じ て、表層地盤特性が地表面変状に及ぼす影響につい て検討を行ったものである。これらの結果より、台 湾集集地震のような地表地震断層による被害を避け るためには、基盤上の断層の位置及びパラメータを 把握するだけでなく、表層地盤の性質を考慮するこ とが重要であると言える。しかしながら、地震予知 のできない現在、起震断層を特定し、予め対策を行 っておくことは容易なことではない。本研究で検討 したような、地表地盤特性と地表面断層の関係を明 らかにしておくことによって、地震後の地中埋設管 などの早期被害把握に応用することができると期待 される。 謝辞:本研究は、科学研究費基盤研究(C)(研究代 表者:宮島昌克、№.13680542)の補助により行わ れた。記して感謝いたします。

#### 参考文献

- 1)川島一彦、家村浩和、庄司学、岩田秀治:1999 年集 集地震(台湾)における交通施設の被害と被災メカ ニズムに関する検討、東京工業大学土木工学科耐震 工学研究グループ、1999.
- 2)大槻憲四郎:9.21 台湾地震調査資料(内陸における プレート境界大地震の脅威—台湾 921 集集地震調査 速報集)、文部省突発自然災害調査班、p.17、 1999.
- 3) 宮島昌克、橋本隆雄、北浦勝:断層崖近傍の建物被 害に関する基礎的研究 1999 年台湾・集集地震を例 として、地域安全学会論文集 No.3、2001.
- 4)上田圭一、谷和夫:基盤の断層変位に伴う第四紀層 及び地表の変形状況の検討(その2) 正断層、逆 断層模型実験、電力中央研究所報告、1999.
- 5) 鬼塚信弘、伯野元彦、鈴木崇伸、岩下和義、堀宗 朗:基盤の縦ずれ断層運動に伴う表層地盤の破壊伝 播に関する模型実験:土木学会論文集 No.701 / -58, pp.29-38,2002.
- 6) 鬼塚信弘他:鉛直断層の室内模型実験で見られた寸 法効果について、第29回土質工学研究発表会、 pp.1359-1362、1994.
- 7)伯野元彦:破壊のシュミレーション 拡張個別要素 法で破壊を追う、森北出版株式会社、pp.39-43、 1997.
- 8)本田剛、東畑郁生:個別要素法による断層周辺地盤の地盤変状に関する数値実験、土木学会第57回年次学術講演会論文集、-482、pp.963-964、2002.

(2003. 6. 29 受付)

# STUDY OF GROUND DEFORMATION INDUCED BY FAULT MOVEMENT IN CONSIDERING CHARACTERISTICS OF SUBSURFACE SOIL

# Nagasumi TAKEZAWA, Masakatsu MIYAJIMA and Masaru KITAURA

The present paper deals with large ground deformation induced by fault movements. According to the field investigation of the 1999 Chi-Chi Earthquake in Taiwan, ground deformation induced by faults movements seems to depend on the characteristics of subsurface ground, such as softness, grain distribution, thickness of ground and so on. Small scale tests and DEM analysis are conducted in this study. The relation of the ground characteristics and ground deformation is studied.